

证券代码：300019

证券简称：硅宝科技

公告编号：2019-003

成都硅宝科技股份有限公司

关于持股5%以上股东部分股份补充质押的公告

公司持股 5%以上股东郭弟民先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

成都硅宝科技股份有限公司（以下简称“公司”）近日收到持股 5%以上股东郭弟民先生通知，获悉郭弟民先生于 2019 年 1 月 8 日将其持有的公司部分股份办理了补充质押登记手续，具体事项如下：

一、股份质押的基本情况

1、本次股份补充质押情况

股东名称	是否为第一大股东及一致行动人	补充质押股数	质押开始日期	质押到期日	质权人	本次质押占其所持股份比例	用途
郭弟民	是	2,500,000	2019-01-08	2019-06-28	华泰证券股份有限公司	5.34%	补充质押
合计	—	2,500,000	—	—	—	5.34%	

2、股东股份累计质押情况

截至本公告日，郭弟民先生持有公司股份 46,810,672 股，占公司总股本的 14.15%；其中本次补充质押股份数为 2,500,000 股，占其本人所持公司股份总数的 5.34%，占公司总股本的 0.76%；累计质押股份数为 11,520,000 股，占其本人所持公司股份的 24.61%，占公司总股本的 3.48%。

3、股东质押的股份是否存在平仓风险

截至本公告披露日，郭弟民先生质押的股份暂无平仓风险，本次质押行为不会导致公司控制权发生变更。若后续出现平仓风险，郭弟民先生将采取包括但不限于提前购回、补充质押、追加保证金等方式应对平仓风险，公司将持续关注其质押情况及质押风险情况，并按规定及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

二、备查文件

- 1、股份质押登记证明；
- 2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告！

成都硅宝科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月九日